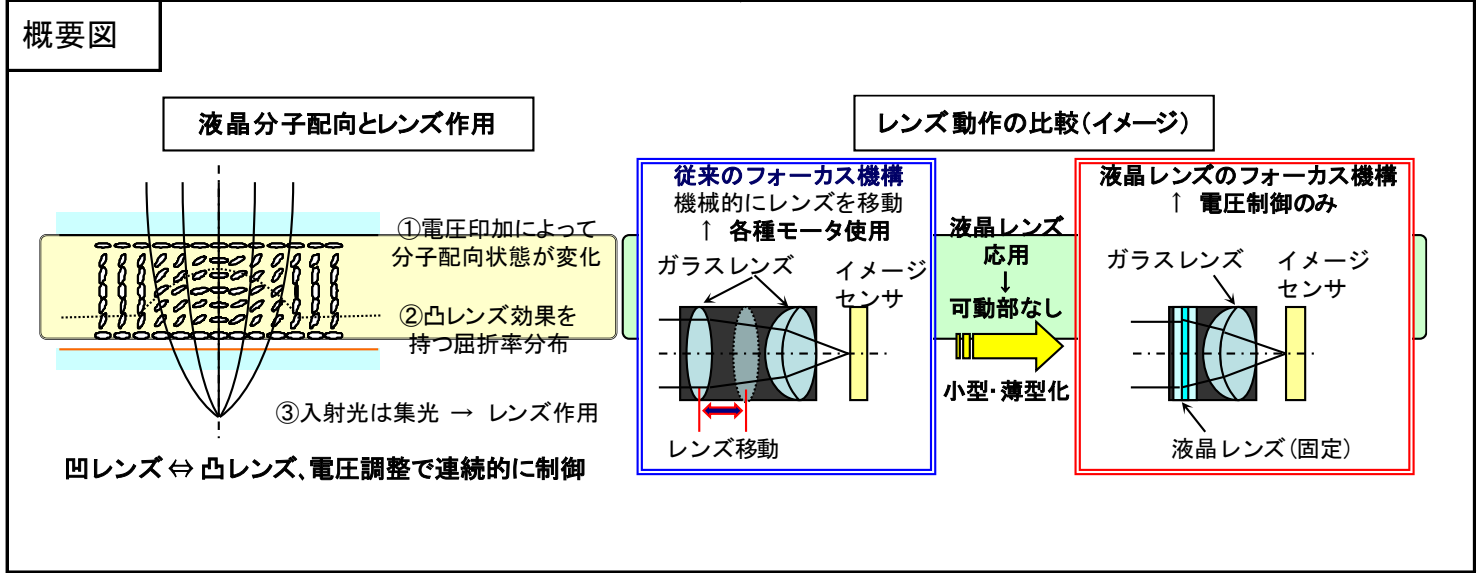


液晶による光学デバイスの開発 ～液晶のレンズ応用～

シーズの名称	液晶による光学デバイスの開発 ～液晶のレンズ応用～			
シーズの特性		活用が期待される分野	製造業	
権利等の種類	特許	環境浄化	医療用	機械・器具
権利状態	県単独所有	工具	材料	IT
実施許諾実績	あり	液晶	半導体	検査装置
現状(段階)	評価*	金型	電子部品	自動車
特許権等の譲渡	不可	センサ	その他	計測装置
<small>評価*: 試作機の製作や改良により、一連の評価を終えた段階です。</small>		光学機器	通信機器	



特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・電圧で連続的な焦点可変、凸⇄凹切り替えが可能です。 ・平板構造で、機械的な可動部が無く、動作音もありません。 ・小型、薄型、集積化が容易であり、低消費電力で動作が可能です。
独自性	<ul style="list-style-type: none"> ○平易な電極構造と2つの電圧のみの制御で、連続的な焦点距離の制御が可能。 ○液晶分子の配向制御動作のみであり、振動や加速度変化の影響なし。 ○高抵抗膜の導入により、一般の液晶デバイスと同等の低電圧での動作が可能。
サポート	応用製品へのマッチングを支援
特許・論文等	<ul style="list-style-type: none"> ・液晶光学デバイス(特許第4435795号) ・"Measurement of Optical Aberrations of Liquid Crystal Lens," Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 52, pp.042501-4 (2013).
キーワード	小型デジタルカメラ、内視鏡、ディスプレイ、照明/調光装置など
関連記事等	なし
お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

シーズの名称	<h2 style="margin: 0;">空間光変調器</h2> <p style="margin: 0;">～磁気光学効果により、ナノ秒レベルでの超高速動作が可能に～</p>		
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化	機械・器具
権利状態	県単独所有	工具	IT
実施許諾実績	なし	液晶	検査装置
現状(段階)	研究開発 [※]	金型	自動車
特許権等の譲渡	不可	電子部品	光学機器
		センサ	通信機器
		その他	

研究開発[※]: 機構(メカニズム)が機能することを確認しています。

磁気光学効果を用いることで超高速・空間光変調素子を実現

空間光変調素子のモデル図

フォトニック結晶による磁気光学性能の向上

特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・磁気結合状態の制御により光変調素子の新たな駆動方式を提案します。 ・ナノ構造体(フォトニック結晶)により磁気光学性能を大幅に向上しました。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

独自性	<ul style="list-style-type: none"> ○磁気結合状態の制御により、<u>ナノ秒レベル</u>での超高速光制御を可能とする新たな駆動方式。 ○ナノ構造体における光干渉効果(フォトニック結晶)により、磁気光学性能を<u>約7倍</u>に向上。
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

サポート	技術支援
------	------

特許・論文等	<ul style="list-style-type: none"> ・空間光変調器(特許 第5514970号) ・ホールアレイ構造を有するCoPt反強磁性結合体の磁気光学特性、第73回応用物理学会秋季学術講演会、12p-PA5-1(2012)
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

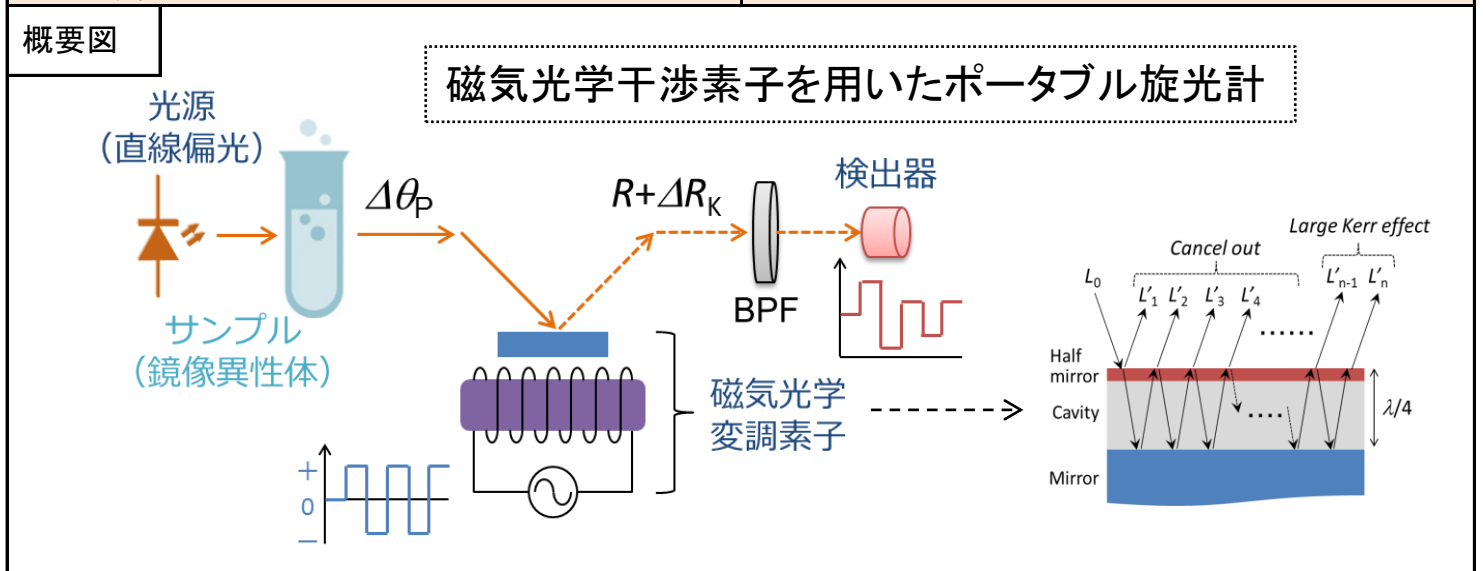
キーワード	高速光情報演算処理、大容量光情報記録、高精細画像表示
-------	----------------------------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	--------------------------------------------------------------------------------

シーズの名称 **旋光度測定装置**
 ～磁気光学効果を利用した光機能デバイスの開発～

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化	機械・器具
権利状態	県単独所有	医療用	IT
実施許諾実績	なし	工具	検査装置
現状(段階)	研究開発*	液晶	自動車
特許権等の譲渡	不可	金型	光学機器
		センサ	計測装置
			通信機器
研究開発*: 機構(メカニズム)が機能することを確認しています。		その他	



特徴

- ・簡単な装置構成: 光源+サンプルセル+変調素子+検出器。
- ・持ち運びが可能: 小型かつ、機械的な駆動部が不要。
- ・小さな消費電力: 駆動電流を既存の1/100程度に低減。

独自性

- 磁性積層膜における干渉効果により、磁気光学性能を数百倍に増強。
- 磁気光学干渉素子を用いることで、計測光の 偏向状態を高精度に測定。
- 小型かつ低消費電力により、持ち運び可能なポータブル型旋光度計が実現。

サポート 技術支援

特許・論文等

- ・旋光度測定装置(特許 第6368880号)
- ・磁気光学干渉素子を用いた旋光度計測手法の開発、第79回応用物理学会秋季学術講演会、18p-PA4-9(2018)

キーワード 光学活性物質測定、食品や医薬品等の品質検査

関連記事等 なし

お問い合わせ先 秋田県産業技術センター 共同研究推進部
 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

シーズの名称	切削負荷分散型複合材用穴あけ工具の開発 (CFRP加工用 SCUTDRILL)		
--------	----------------------------------------------------	--	--

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化	機械・器具
権利状態	他者との共有	医療用	IT
実施許諾実績	なし	工具	検査装置
現状(段階)	販売可能*	液晶	自動車
特許権等の譲渡	不可	金型	計測装置
		センサ	光学機器
			通信機器
			その他

販売可能*: まだ販売実績はありませんが、販売可能な段階にあります。

概要図	<p>図1. SCUTDRILLの特徴</p>	<p>図2. SCUTDRILLの効果</p>
-----	-------------------------	-------------------------

特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ドリル形状(穿孔機能)とタップ形状(徐々に穴拡大+逐次切削機能)を融合させたCFRP加工用ドリル。 ・切削負荷を軽減し、切削熱を抑制。 ・CFRPのバリやデラミ(層間剥離)を抑制し、高品質な穴加工が可能。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

独自性	<ul style="list-style-type: none"> ○タップの多数刃にて切削のため、従来ドリルの先端に集中していた切削負荷を分散。 ○切削負荷の分散及び切削熱抑制により、工具が高寿命。
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

サポート	技術支援、共同研究
------	-----------

特許・論文等	<ul style="list-style-type: none"> ・ドリル及び穿孔の形成方法(特許 第6393620号) ・ドリル及び穿孔の形成方法(外国特許 US9475128B2) ・ドリル及び穿孔の形成方法(外国特許 ZL201380003276.9) ・ドリル及び穿孔の形成方法(外国特許 EP2918361B1)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

キーワード	切削工具、ドリル、複合材料、CFRP
-------	--------------------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	--------------------------------------------------------------------------------

シーズの名称	環境調和性高機能耐磨耗材料の開発 ～資源戦略型超硬工具材料～
--------	------------------------------------------

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化 工具	機械・器具 検査装置
権利状態	他者との共有	液晶	IT 表面処理
実施許諾実績	あり	金型	自動車 光学機器
現状(段階)	販売	センサ	計測装置 通信機器
特許権等の譲渡	不可	医療用 材料	電子部品 その他



特徴	超硬合金の原料であるタングステンカーバイト(WC)にSiCを添加すると、緻密化することを発見しました。これにより、コバルト(Co)無添加のWC基焼結体を作製できるようになりました。
----	--------------------------------------------------------------------------------------------

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 独自性 | <ul style="list-style-type: none"> ・高硬度で高ヤング率であり、耐摩耗性製品が製作可能です。 ・治工具の長寿命化と環境に優しいオイルレス加工が可能です。 ・コバルト等の環境への排出規制がある希少金属を全く含みません。 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

サポート	技術支援、共同研究
------	-----------

- | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特許・論文等 | <ol style="list-style-type: none"> ①高硬度、高ヤング率、高破壊靱性値を有するWC-SiC系焼結体(特許第4526343号) ②WC-SiC系焼結体の製造方法(特許第5198483号) ③WC基W-Mo-Si-C系複合セラミックス及びその製造方法(特許第5771853号) ④WC-Si₃N₄系複合セラミックス及びその製造方法(特許第7261949号) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

キーワード	金型、刃物、ゲージ、切削工具、治具
-------	-------------------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	---------------------------------------------------------------------------------

シーズの名称 **電界砥粒制御技術を用いた高能率研磨加工技術の開発**

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	技術シーズ	環境浄化	機械・器具
権利状態	県単独所有	工具	IT
実施許諾実績	あり	液晶	検査装置
現状(段階)	実用化 [※]	金型	自動車
特許権等の譲渡	不可	センサ	計測装置
			光学機器
			通信機器
実用化 [※] : 研究開発を経て、実用化の目処が立った段階です。		医療用	その他
		材料	
		半導体	
		電子部品	

概要図 **電界砥粒制御技術とは**

砥粒を分散させた機能性流体に交流電界を与えると、電界中（右）で、砥粒が運動を示す。この砥粒配置制御技術を用いた新たな加工技術です。

電界砥粒制御技術実用化例

小径ボールエンドミルの刃先仕上げ加工

砥粒が電界により刃先に集中

特徴	砥粒を分散させたオイルベースまたは水ベーススラリーに交流電界を与え、砥粒やスラリーを配置制御して、効率を向上させる研磨加工技術並びにその研磨加工装置。
独自性	○絶縁オイル中に電気誘電性を持つ砥粒を分散させた機能性流体を用いた電界援用精密加工技術である秋田県独自の「電界砥粒制御技術」 ○電界砥粒制御技術の水ベーススラリーに適用した「電界スラリー制御技術」並びにその加工装置
サポート	技術支援
特許・論文等	・ 粒子分散型機能性流体を用いた研磨方法の開発, 日本機械学会論文集C編, 66, 649, (2000) 270. ・ Development of electrically controlled polishing with dispersion type ER fluid under AC electric field, Wear 260(2006) 345. ・ New polishing method using water-based slurry under AC electric field for glass substrate, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323 (2011) 1394.
キーワード	研磨、砥粒、電界、仕上げ
関連記事等	なし
お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL:018-862-3414 Email : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

電磁界計測システム
～低侵襲高周波センシング技術の開発～

シーズの名称	電磁界計測システム ～低侵襲高周波センシング技術の開発～		
シーズの特性	活用が期待される分野	製造業	
権利等の種類	特許	環境浄化	医療用
権利状態	県単独所有	工具	材料
実施許諾実績	なし	液晶	半導体
現状(段階)	実用化 [※]	金型	電子部品
特許権等の譲渡	不可	センサ	その他
実用化 [※] : 研究開発を経て、実用化の目処が立った段階です。		機械・器具	IT
		検査装置	表面処理
		自動車	光学機器
		計測装置	通信機器

概要図

誘電体散乱を利用した計測手法により低侵襲性を実現

LSIチップ上のノイズ源分布実測例. 周波数2.625 GHz

市販イーサネットハブのノイズ源分布実測例. 周波数1.875 GHz

特徴

- ・マイクロ波～ミリ波帯の電界分布計測
- ・非金属センサ, ワイヤレス測定→電磁界を乱さない
- ・1mm以下の空間分解能

独自性

- 誘電体散乱を利用した計測手法により低侵襲性を実現
- 光変調方式の採用により高空間分解能を達成

サポート

技術支援

特許・論文等

- ・電磁界計測システム(特許 第4915565号)
- ・“光学的変調散乱素子を用いた高周波電界計測システム”, 黒澤孝裕, 駒木根隆士, 電子情報通信学会論文誌, vol.J97-B, no.3, pp.279-285 (2014).

キーワード

高周波計測、電界分布、マイクロ波、ミリ波、EMC

関連記事等

- ・不要な電磁波、迅速測定(秋田魁新報 H29.11.22)
- ・光変調散乱素子を用いた完全非金属製高周波電界センサとそのEMC計測への応用(月刊EMC H30.10月号)

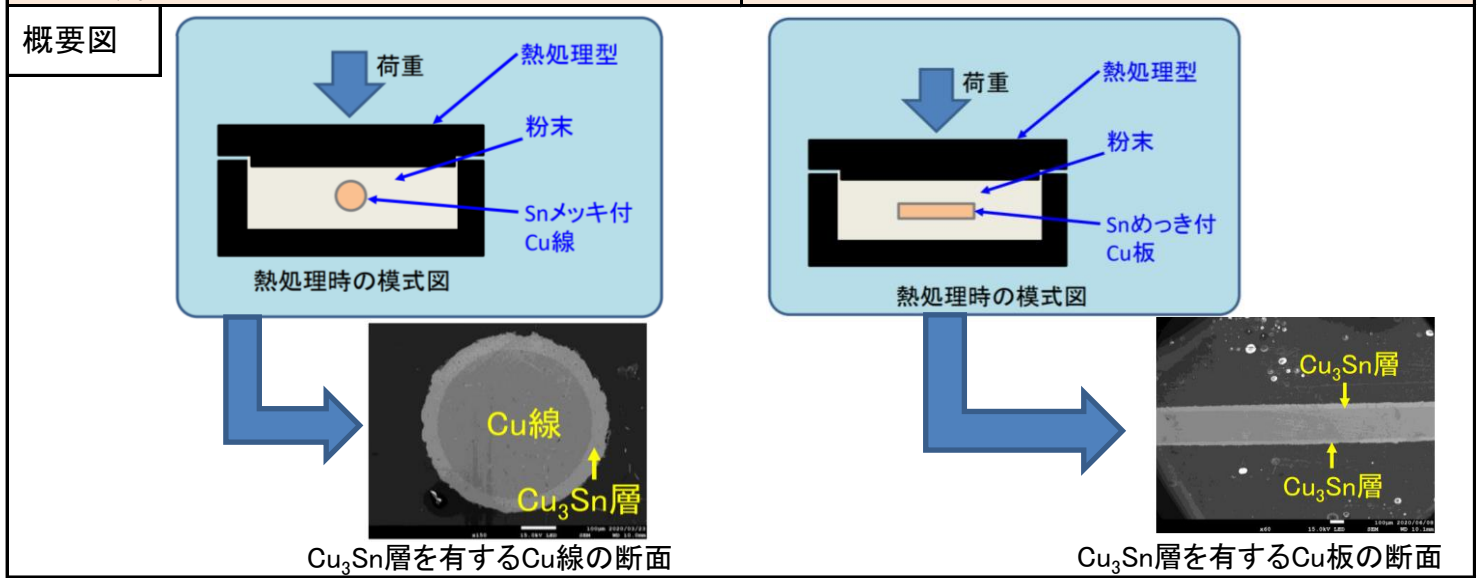
お問い合わせ先

秋田県産業技術センター 共同研究推進部
TEL:018-862-3414 Email : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

シーズの名称	複合Cu材、これを含む電子部品または実装基板、電子部品実装基板、複合Cu材の製造方法、および、接合体の製造方法		
--------	---------------------------------------------------------	--	--

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許出願中(公開中)	環境浄化	機械・器具
権利状態	他者との共有	医療用	IT
実施許諾実績	なし	工具	検査装置
現状(段階)	研究開発 [※]	液晶	自動車
特許権等の譲渡	不可	金型	計測装置
		センサ	通信機器
			その他

研究開発[※]: 機構(メカニズム)が機能することを確認しています。



特徴	GaNおよびSiC半導体チップをパワーモジュールに実装するには、200℃以上でも強度信頼性が担保できる接合技術が必要。現行の技術では、コストと環境負荷の面で課題をもつ。本技術により製造する銅配線・電極材料は、これらの問題を解決するCu ₃ Sn接合技術の確立につながる。
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

独自性	<ul style="list-style-type: none"> ・これまでに提案されているCu₃Sn接合法は、表面にSn、Cuを真空蒸着した銅材を突き合わせて窒素雰囲気中で加圧および加熱する、遷移的液相焼結による技術。 ・Cu₃Sn層付き銅材を用いれば、大気雰囲気でも接合しても、均質なCu₃Sn接合部を形成できる。 ・製造プロセスの簡略化が可能となり、製造コスト上で大きな利点をもつことにつながる。
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

サポート	共同研究等
------	-------

特許・論文等	複合Cu材、これを含む電子部品または実装基板、電子部品実装基板、複合Cu材の製造方法、および、接合体の製造方法(特願2020-148313) 平成23年度 第2回 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)フィージビリティスタディ【FS】ステージ 探索タイプ「複合材料化した微小試験片による金属間化合物の変形特性評価法の開発」
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

キーワード	次世代半導体、接合、Cu ₃ Sn、金属間化合物
-------	-------------------------------------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL:018-862-3414 Email : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	--------------------------------------------------------------------------------

シーズの名称	打撃装置および固有周波数測定装置		
--------	-------------------------	--	--

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化	機械・器具
権利状態	他者との共有	工具	IT
実施許諾実績	なし	液晶	検査装置
現状(段階)	実用化 [※]	金型	自動車
特許権等の譲渡	不可	センサ	計測装置
実用化 [※] : 研究開発を経て、実用化の目処が立った段階です。		医療用	光学機器
		材料	通信機器
		半導体	
		電子部品	
		その他	

概要図				<table border="1"> <tr><td>11</td><td>移動側つかみ具</td></tr> <tr><td>12</td><td>固定側つかみ具</td></tr> <tr><td>13</td><td>ロードセル</td></tr> <tr><td>14</td><td>テーブル</td></tr> <tr><td>51</td><td>移動部材</td></tr> <tr><td>52</td><td>テーパ部</td></tr> <tr><td>53</td><td>ピストン</td></tr> <tr><td>54</td><td>テーパ部</td></tr> <tr><td>61</td><td>鋼球</td></tr> <tr><td>62</td><td>アーム</td></tr> <tr><td>63</td><td>軸</td></tr> <tr><td>64</td><td>支持部</td></tr> <tr><td>66</td><td>永久磁石</td></tr> <tr><td>67</td><td>支持板</td></tr> <tr><td>68</td><td>支持部</td></tr> <tr><td>70</td><td>マグネットスタンド</td></tr> <tr><td>71</td><td>支柱</td></tr> <tr><td>90</td><td>演算部</td></tr> <tr><td>91</td><td>FFT変換部</td></tr> <tr><td>92</td><td>表示部</td></tr> <tr><td>100</td><td>試験片</td></tr> </table>	11	移動側つかみ具	12	固定側つかみ具	13	ロードセル	14	テーブル	51	移動部材	52	テーパ部	53	ピストン	54	テーパ部	61	鋼球	62	アーム	63	軸	64	支持部	66	永久磁石	67	支持板	68	支持部	70	マグネットスタンド	71	支柱	90	演算部	91	FFT変換部	92	表示部	100	試験片
11	移動側つかみ具																																													
12	固定側つかみ具																																													
13	ロードセル																																													
14	テーブル																																													
51	移動部材																																													
52	テーパ部																																													
53	ピストン																																													
54	テーパ部																																													
61	鋼球																																													
62	アーム																																													
63	軸																																													
64	支持部																																													
66	永久磁石																																													
67	支持板																																													
68	支持部																																													
70	マグネットスタンド																																													
71	支柱																																													
90	演算部																																													
91	FFT変換部																																													
92	表示部																																													
100	試験片																																													
高速引張試験機要部	打撃装置概	打撃状態拡	制御測定系																																											

特徴	・材料試験機に使用する力検出器を含む系の固有周波数を正確に計測することが可能。
----	-----------------------------------------

独自性	<ul style="list-style-type: none"> ・プラスチックの引張試験規格について標準的なデータベースの構築が必要。 ・国際的に統一した高速引張試験方法を開発中。 ・力検出器を含む系の固有周波数を正確に測定することが可能な固有周波数測定装置を提案。
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

サポート	共同研究等
------	-------

特許・論文等	<ul style="list-style-type: none"> ・打撃装置および固有周波数測定装置(特許第7026901号) ・打撃装置および固有周波数測定装置(US10969312B2)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

キーワード	力検出器、FFT、打撃、鋼球、ハンマー
-------	---------------------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	--------------------------------------------------------------------------------

シーズの名称	電界攪拌技術による迅速反応方法																																
シーズの特性	<table border="1"> <tr> <td>権利等の種類</td> <td>特許</td> </tr> <tr> <td>権利状態</td> <td>他者との共有</td> </tr> <tr> <td>実施許諾実績</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>現状(段階)</td> <td>実用化※</td> </tr> <tr> <td>特許権等の譲渡</td> <td>不可</td> </tr> </table> <p>実用化※: 研究開発を経て、実用化の目処が立った段階です。</p>	権利等の種類	特許	権利状態	他者との共有	実施許諾実績	あり	現状(段階)	実用化※	特許権等の譲渡	不可	活用が期待される分野 <table border="1"> <tr> <td>環境浄化</td> <td>医療用</td> <td>機械・器具</td> <td>IT</td> </tr> <tr> <td>工具</td> <td>材料</td> <td>検査装置</td> <td>表面処理</td> </tr> <tr> <td>液晶</td> <td>半導体</td> <td>自動車</td> <td>光学機器</td> </tr> <tr> <td>金型</td> <td>電子部品</td> <td>計測装置</td> <td>通信機器</td> </tr> <tr> <td>センサ</td> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	環境浄化	医療用	機械・器具	IT	工具	材料	検査装置	表面処理	液晶	半導体	自動車	光学機器	金型	電子部品	計測装置	通信機器	センサ	その他			製造業
権利等の種類	特許																																
権利状態	他者との共有																																
実施許諾実績	あり																																
現状(段階)	実用化※																																
特許権等の譲渡	不可																																
環境浄化	医療用	機械・器具	IT																														
工具	材料	検査装置	表面処理																														
液晶	半導体	自動車	光学機器																														
金型	電子部品	計測装置	通信機器																														
センサ	その他																																
概要図	<p style="text-align: center;">電界攪拌技術とは</p> <p>電場を用いて、特に微量の液滴を非接触で攪拌する技術です。攪拌が難しい微小液滴(最小200nL)でも活発な攪拌挙動が得られ、かつ攪拌中に温度上昇がないのが特徴の秋田県オリジナルの技術です。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  <p>電極</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  <p>電極</p> </div> </div> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>従来90分程度かかる抗原抗体反応を電界攪拌技術を導入し10分以内に短縮！手術中に高精度な検査が可能に！</p>  <p>自動迅速免疫染色装置</p> </div>																																
特徴	<p>電場を用いて、特に微量の液滴を非接触で攪拌する技術。攪拌が難しい微小液滴(最小200nL)でも活発な攪拌挙動が得られ、かつ攪拌中に温度上昇がないのが特徴。</p>																																
独自性	<p>○電場を用いて、特に微量の液滴を非接触で攪拌可能な秋田県独自の「電界攪拌技術」 ○電界攪拌技術を抗原抗体反応やハイブリダイゼーション反応に導入し迅速化可能。</p>																																
サポート	<p>技術支援</p>																																
特許・論文等	<p>○電界攪拌方法及び電界攪拌用キャップカバー(特許第6781873号) ○電界攪拌用電極及びこれを用いた電界攪拌方法(特許第5825618号) ・上記以外の関連特許: 特許第6281852号、特許第6026027号、特許第5696300号、特許第5655180号、特許第5754520号、特許第5857309号、特許第5839526号</p>																																
キーワード	<p>攪拌、抗原抗体反応、電界、免疫染色、ハイブリダイゼーション</p>																																
関連記事等	<p>なし</p>																																
お問い合わせ先	<p>秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp</p>																																

シーズの名称 IoT技術を活用した清酒醸造工程のスマート化

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類 特許 権利状態 他者との共有 実施許諾実績 なし 現状(段階) 研究開発[※] 特許権等の譲渡 不可 研究開発 [※] : 機構(メカニズム)が機能することを確認しています。		環境浄化 医療用 機械・器具 IT 工具 材料 検査装置 表面処理 液晶 半導体 自動車 光学機器 金型 電子部品 計測装置 通信機器 センサ etc. etc. その他	

概要図

図1. 清酒醸造工程における自動計測システム概略図

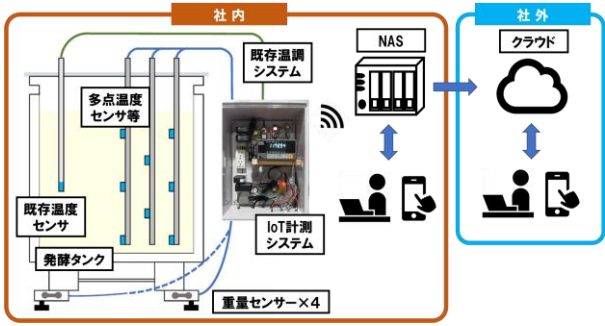
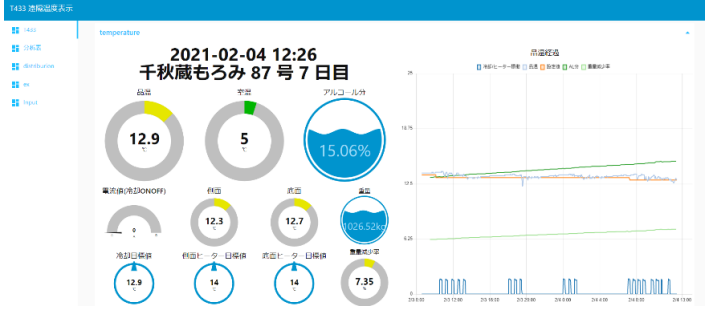


図2. 清酒醸造工程における品質管理指標算出システム



特徴	IoT技術を活用し、清酒醸造工程における品質管理指標を自動計測し、品質管理の精度を向上させる。
独自性	発酵中の醪から試料を採取することなく、醪の品質管理指標である日本酒度とアルコール分を経時的に算出することが可能な指標算出システムを提案している
サポート	ニーズに応じた技術支援
特許・論文等	指標算出システム及び指標算出方法(特許第6971447号)
キーワード	IoT、自動化、生産工程のスマート化
関連記事等	なし
お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

シーズの名称	電界スライシング技術		
New !	電界砥粒制御技術を用いた高能率切断加工技術の開発		

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化	機械・器具
権利状態	県単独所有	工具	IT
実施許諾実績	なし	液晶	検査装置
現状(段階)	実用化 [※]	金型	自動車
特許権の譲渡	不可	センサ	半導体
			電子部品
			計測装置
			etc.
			etc.
			その他

実用化[※]: 研究開発を経て、実用化の目処が立った段階です。

概要図	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ワイヤー工具近傍のダイヤモンド砥粒の電界印加</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ワイヤーソーへの適用模式図</p> </div> </div>		
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

特徴	遊離砥粒方式のワイヤーソーにおいて、ワイヤー工具と被加工物の間に電界を印加してワイヤー工具近傍の砥粒濃度を高めることによって高能率なワイヤースライシング加工を実現する
----	-------------------------------------------------------------------------------------

独自性	<ul style="list-style-type: none"> ○遊離砥粒を電界を用いて任意の位置に配置制御する「電界砥粒制御技術」をワイヤーソー加工に適用した秋田県独自の「電界スライシング技術」 ○低濃度スラリーでも局所的に砥粒濃度を高めてワイヤー切断加工ができる。
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

サポート	技術支援、共同研究
------	-----------

特許・論文等	<ul style="list-style-type: none"> ・電界砥粒制御技術を用いた新たな切断加工技術, Journal of the Japan Society for Abrasive Technology Vol.66 No.11 2022 NOV. 632-637 ・切断方法及び切断装置 (特許7089257号)
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

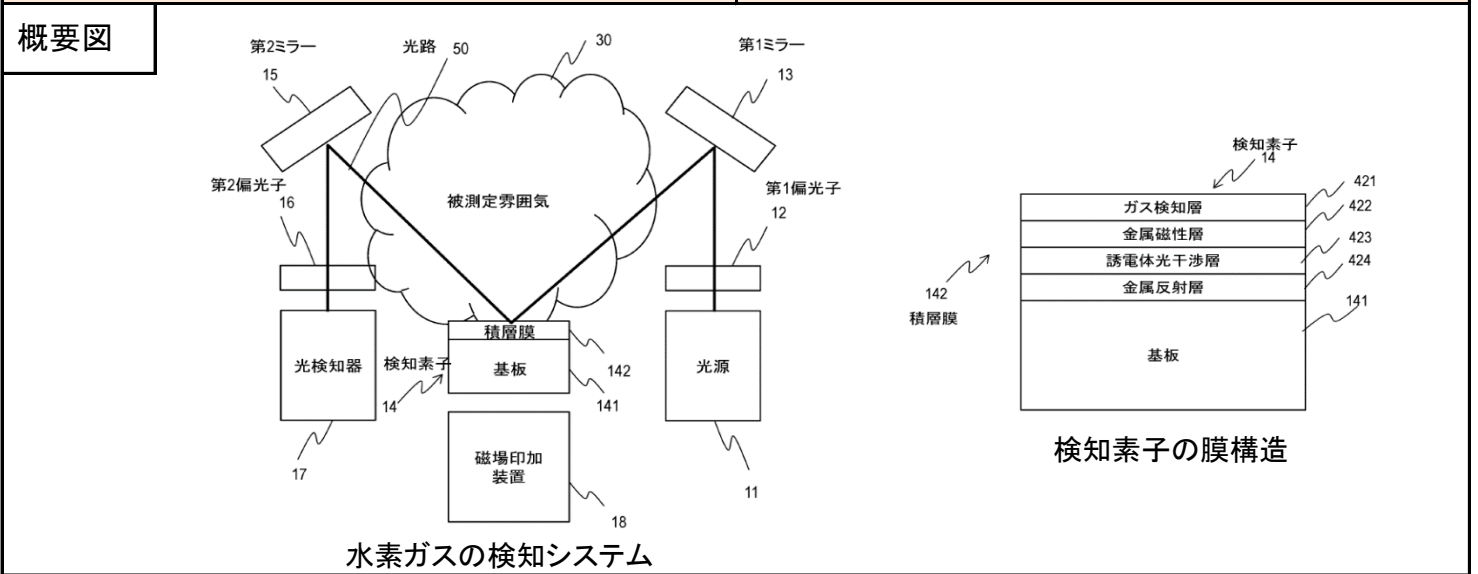
キーワード	砥粒 ワイヤーソー 切断 電界
-------	-----------------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	--------------------------------------------------------------------------------

シーズの名称	ガス検知装置
New !	

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">権利等の種類</td> <td style="padding: 2px;">特許</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">権利状態</td> <td style="padding: 2px;">他者との共有</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">実施許諾実績</td> <td style="padding: 2px;">なし</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">現状(段階)</td> <td style="padding: 2px;">研究開発[※]</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">特許権の譲渡</td> <td style="padding: 2px;">不可</td> </tr> </table> <p style="font-size: 10px;">研究開発[※]: 機構(メカニズム)が機能することを確認しています。</p>	権利等の種類	特許	権利状態	他者との共有	実施許諾実績	なし	現状(段階)	研究開発 [※]	特許権の譲渡	不可		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">環境浄化</td> <td style="padding: 2px;">医療用</td> <td style="padding: 2px;">機械・器具</td> <td style="padding: 2px;">IT</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">工具</td> <td style="padding: 2px;">材料</td> <td style="padding: 2px;">検査装置</td> <td style="padding: 2px;">表面処理</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">液晶</td> <td style="padding: 2px;">半導体</td> <td style="padding: 2px;">自動車</td> <td style="padding: 2px;">光学機器</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">金型</td> <td style="padding: 2px;">電子部品</td> <td style="padding: 2px;">計測装置</td> <td style="padding: 2px;">通信機器</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">センサ</td> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	環境浄化	医療用	機械・器具	IT	工具	材料	検査装置	表面処理	液晶	半導体	自動車	光学機器	金型	電子部品	計測装置	通信機器	センサ	その他		
権利等の種類	特許																															
権利状態	他者との共有																															
実施許諾実績	なし																															
現状(段階)	研究開発 [※]																															
特許権の譲渡	不可																															
環境浄化	医療用	機械・器具	IT																													
工具	材料	検査装置	表面処理																													
液晶	半導体	自動車	光学機器																													
金型	電子部品	計測装置	通信機器																													
センサ	その他																															



特徴	水素ガスの漏洩検知において、検知素子の検知面前方の構成が単純化され、被測定雰囲気にガス検知素子の検知面を曝露しやすくなり、設置の制約が少ないガス検知装置を提供する。
----	------------------------------------------------------------------------------------

独自性	磁気光学効果を用いた光検知式水素ガスセンサにおいて、構造の簡略化が可能な検知システムを提供できる。
-----	---------------------------------------------------

サポート	技術支援
------	------

特許・論文等	・ ガス検知装置(特許 第7290243号)
--------	------------------------

キーワード	水素ガス
-------	------

関連記事等	なし
-------	----

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-862-3414 Email : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp
---------	---------------------------------------------------------------------------------